PCT

WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM Integnationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ :		(11) Internationale Veröffentlichungsnum	mer: WO 97/04491
H01L 31/0232, 33/00	A1	(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:	6. Februar 1997 (06.02.97)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE96/01316

(22) Internationales Anmeldedatum:

18. Juli 1996 (18.07.96)

(30) Prioritätsdaten:

195 27 026.6

24. Juli 1995 (24.07.95)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SPÄTH, Werner [DE/DE]; Burgstallerstrasse 10, D-83607 Holzkirchen (DE). (81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: OPTOELECTRONIC TRANSDUCER AND MANUFACTURING PROCESS

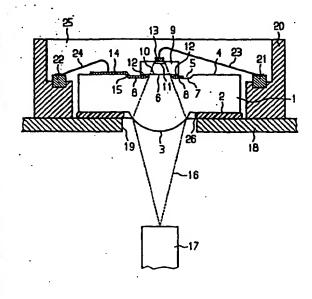
(54) Bezeichnung: OPTOELEKTRONISCHER WANDLER UND HERSTELLVERFAHREN

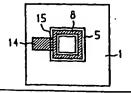
(57) Abstract

The claimed optoelectronic transducer contains a radiation-emitting and/or -receiving semiconductor device (9) which is mounted on a base plate (1) so that its beam exit/entrance surface (10) faces this base plate (1). The base plate (1) is made of a material that is pervious to the radiation. The base plate (1) also has means of focusing the radiation, for example a convex lens (3) or a diffractive optical element. The optoelectronic transducer is characterized especially by low reflection loss and simple mounting. A plurality of such transducers can be manufactured as a unit and then separated.

(57) Zusammenfassung

Der erfindungsgemäße optoelektronische Wandler enthält ein Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiterbauelement (9), das auf einer Trägerplatte (1) derart befestigt ist, daß seine Strahlenaustrittsfläche bzw. -eintrittsfläche (10) dieser Trägerplatte (1) zugewandt ist. Die Trägerplatte (1) besteht aus einem Material, das für die Strahlung durchlässig ist. Auf der Trägerplatte (1) ist zusätzlich ein Mittel zur Fokussierung der Strahlung, beispielsweise eine Sammellinse (3) oder ein diffraktives optisches Element, angeordnet. Der optoelektronische Wandler zeichnet sich insbesondere durch geringe Reflexionsverluste und einfache Montage aus. Eine Vielzahl solcher Wandler können als Einheit gefertigt und anschließend zerteilt werden.





LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich				
		GE	Georgien NE Niger		Niger
AU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
ВВ	Barbados	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungarn	NZ	Neusceland
BF	Burkina Faso	IE	Irland	PL	Polen
BG	Bulgarien	IT	Italien	PT	Portugal
BJ	Benin	JР	Japan	RO	Rumānien
BR	Brasilien	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
BY	Belarus	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SG	Singapur
CG	Kongo.	KZ.	Kasachstan	SI	Slowenien
СН	Schweiz	u	Liechtenstein	SK	Slowakei
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SN	Senegal
CM	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China	LK .	Litauen	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
EE	Estland .	MG	Madagaskar	UG	Uganda
ES	Spanien	ML	Mali	us	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finaland ,	MN	Mongolei	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MR	Mauretanien	VN	Vietnam
GA	Gabon	MW	Malawi		

Beschreibung

Optoelektronischer Wandler und Herstellverfahren

5

35

Die Erfindung bezieht sich auf einen optoelektronischen Wandler gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

Ein solcher Wandler ist beispielsweise aus EP 412 184 B1 bekannt und in Figur 5 dargestellt. Der Wandler nach Figur 5 10 ist eine Strahlungsdetektoranordnung und enthält ein Detektorbauelement 32, beispielsweise eine Fotodiode, einen gemeinsamen Träger 33, einen Isolierkörper 34, ein Befestigungsteil 35, einen Linsenträger 36 und eine Linse 37 zur Fokussierung der vom Detektorbauelement 32 empfangenen Strah-15 lung. Das Detektorbauelement 32 ist mit seiner Unterseite auf dem Isolierkörper 34 befestigt, der wiederum auf dem gemeinsamen Träger 33 befestigt ist. Das Befestigungsteil 35 ist neben dem Isolierkörper 34 auf dem gemeinsamen Träger 33 angeordnet. Auf dem Befestigungsteil 35 ist mittels einer Befe-20 stigungsschicht 38 der Linsenträger 36 mit der Linse 37 fixiert, derart, daß sich die Linse 37 über der Strahleneintrittsfläche des Detektorelements 32 befindet.

Die Montage der einzelnen Bestandteile eines derartigen optoelektronischen Wandlers ist sehr aufwendig. Sie erfordert eine große Zahl von Verfahrensschritten und die Justage der Linse 37 ist sehr schwierig. Außerdem können aufgrund des Luftspaltes zwischen der Linse 37 und dem Detektorbauelement 30 32 große Reflektionsverluste auftreten.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen optoelektronischen Wandler der eingangs genannten Art so weiterzubilden, daß er sich auf einfache und kostengünstige Weise in großen Stückzahlen herstellen läßt.

2

Diese Aufgabe wird durch einen optoelektronischen Wandler mit den Merkmalen des Anspruches 1 oder des Anspruches 2 gelöst

Weiterbildungen eines erfindungsgemäßen optoelektronischen Wandlers sind Gegenstand der Unteransprüche 3 bis 10.
Bevorzugte Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen optoelektronischen Wandlers sind Gegenstand der Ansprüche 11 und 12.

- Die Erfindung wird anhand von Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Figuren la bis 4 näher erläutert. Es zeigen Figur la eine schematische Darstellung eines Schnittes durch ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen optoelektronischen Wandlers,
- 15 Figur 1b eine schematische Darstellung der Draufsicht der Trägerplatte des ersten Ausführungsbeispieles, Figur 2 eine schematische Darstellung eines Schnittes durch ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen optoelektronischen Wandlers,
- 20 Figur 3 eine schematische Darstellung eines Schnittes durch ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen optoelektronischen Wandlers,

Figur 4 eine schematische Darstellung der Verfahrensschritte zur Herstellung eines optoelektronischen Wandlers gemäß dem Ausführungsbeispiel von Figur 1a oder Figur 2,

25 Ausführungsbeispiel von Figur 1a oder Figur 2, Figur 5 eine schematische Darstellung eines Schnittes durch einen optoelektronischen Wandler nach dem Stand der Technik.

Der optoelektronische Wandler nach Figur 1a ist auf einer

Trägerplatte 1 aufgebaut und enthält, ein Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiterbauelement 9 und eine Linse 3 mit einer sphärischen oder einer asphärischen Oberfläche. Das Halbleiterbauelement 9 ist beispielsweise eine Leuchtdiode, eine Fotodiode oder ein Vertical Cavity

Surface Emitter Laser (VCSEL). Die Trägerplatte 1 besteht beispielsweise aus Glas, Kunststoff, Saphir, Diamant oder aus einem Halbleitermaterial, das für die von dem Halbleiterbau-

3

element ausgesandte bzw. empfangene Strahlung durchlässig ist. Für Wellenlängen $\lambda > 400$ nm kann beispielsweise SiC, für $\lambda > 550$ nm GaP, für $\lambda > 900$ nm GaAs und für $\lambda > 1100$ nm kann Silizium verwendet werden. Auf der Unterseite 2 der Trägerplatte 1 ist die Linse 3 ausgebildet. Auf der Oberseite 4 weist die Trägerplatte 1 eine trapezförmige Vertiefung 5 auf, die in Draufsicht (Figur 1b) auf die Oberseite 4 der Trägerplatte 1 betrachtet, die Form eines rechteckigen oder quadratischen Rahmens hat. Innerhalb dieses Rahmens ist somit eine rechteckige bzw. quadratische Insel 6 ausgebildet.

10

Auf der Bodenfläche 7 der Vertiefung 5 ist eine leitfähige Schicht aufgebracht, die einen leitfähigen Rahmen 8 um die Insel 6 bildet. Der leitfähige Rahmen 8 besteht beispielsweise aus Aluminium oder aus einer Aluminium-Basislegierung. Denkbar ist auch, daß im Falle der Verwendung einer Trägerplatte aus einem Halbleitermaterial in der Vertiefung 5 mittels geeigneter Dotierung ein leitfähiger Rahmen ausgebildet ist. Zur Herstellung eines derartigen durch Dotierung der Trägerplatte erzeugten leitfähigen Rahmens können die dem durchschnittlichen Fachmann heute bekannten Verfahren, wie beispielsweise Ionenimplantation, verwendet werden.

Das Halbleiterbauelement 9 weist auf seiner Oberseite eine
25 mittige Kontaktmetallisierung 13 und auf seiner Unterseite
zwei seitliche Kontaktmetallisierungen 12 auf. Die Kontaktmetallisierungen 12 sind beispielsweise mittels Löten und/oder
Kleben elektrisch leitend und mechanisch stabil mit dem leitfähigen Rahmen 8 verbunden und derart ausgebildet, daß das
30 Halbleiterbauelement mit seiner Strahlenaustrittsfläche bzw.
-eintrittsfläche 10 auf der Insel 6 aufsitzt.

Die Strahlenaustrittsfläche 10 eines Strahlung aussendenden Halbleiterbauelements 9 ist die Fläche, durch die der größte Anteil der am pn-Übergang 11 des Halbleiterbauelements 9 erzeugten elektromagnetischen Strahlung aus dem Halbleiterbauelement austritt. Analog dazu ist die Strahleneintrittsfläche

4

eines Strahlung empfangenden Halbleiterbauelements diejenige Fläche, durch die eine empfangene elektromagnetische Strahlung in das Halbleiterbauelement eintritt.

- Da der leitfähige Rahmen 8 auch als Stromzuführung zum Halbleiterbauelement 9 benutzt wird, ist zum Zwecke der externen
 Kontaktierung auf der Oberseite der Trägerplatte 1 eine Anschlußfläche 14, beispielsweise ein Bond-Pad, aufgebracht.
 Die Anschlußfläche 14 ist über eine elektrisch leitende Verbindungsschicht 15 mit dem leitfähigen Rahmen 8 verbunden.
 Die Anschlußfläche 14 und die Verbindungsschicht 15 bestehen
 vorteilhafterweise aus demselben Material wie der leitfähige
 Rahmen 8.
- Im Falle eines Strahlung aussendenden Halbleiterbauelements 9, beispielsweise einer LED, wird die im pn-Übergang 11 des Halbleiterbauelements 9 erzeugte Strahlung 16 nach Austritt aus dem Halbleiterkörper des Halbleiterbauelements 9 und Durchtritt durch die Trägerplatte 1 an der Linse 3 fo-kussiert. Dadurch ist gewährleistet, daß ein Großteil der im Halbleiterbauelement 9 erzeugten Strahlung beispielsweise in eine Lichtleitfaser 17 eingekoppelt werden kann.
- Die Dicke der Trägerplatte 1 hängt von den Linsenparametern

 (z. B. Brennweite) der Linse 3 und der gewünschten Abbildung
 (Vergrößerung oder Verkleinerung) des Leuchtfleckes auf die
 Lichtleitfaser ab. Analoges gilt im Falle der Auskoppelung
 einer Strahlung aus einer Lichtleitfaser 17 in ein Strahlung
 empfangendes Halbleiterbauelement 9.

30

35

Ein bedeutender Vorteil des in Figur 1a gezeigten Ausführungsbeispieles besteht unter anderem darin, daß aufgrund des direkten Angrenzens (physikalischer Kontakt; darunter ist ein Abstand Halbleiterkörper/Trägerplatte $\leq \lambda/10$ zu verstehen) der Strahlungsaustrittsfläche bzw. -eintrittsfläche 10 des Halbleiterbauelements 9 an die Trägerplatte 1 wesentlich geringere Reflexionsverluste auftreten als bei dem bekannten

5

Wandler nach Figur 5. Aufgrund der stark unterschiedlichen Brechungsindizes von Luft und Halbleitermaterial ist dort nämlich für den Übergang der Strahlung von Luft ins Halbleitermaterial der Grenzwinkel der Totalreflexion vergleichsweise gering und folglich der Strahlungsverlust durch Totalreflexion sehr groß.

5

10

15

20

25

30

35

Der in Figur 1a gezeigte optoelektronische Wandler mit Koppeloptik ist beispielsweise in ein Gehäuse eingebaut, das aufweist, eine Grundplatte 18 mit einer Öffnung 19, eine Gehäuseseitenwand 20, externe elektrische Anschlüsse 21, 22, Anschlußdrähte 23, 24 und eine Kunststoffumhüllung 25 zur hermetischen Abdichtung des Wandlers. Anstelle der Kunststoffumhüllung 25 kann zur hermetischen Abdichtung des Gehäuses auch ein Gehäusedeckel verwendet sein, der auf der Gehäuseseitenwand 20 aufgeklebt oder -gelötet ist. Der optoelektronische Wandler ist mittels einer Befestigungs- und Abdichtschicht 26, beispielsweise bestehend aus Klebstoff und/oder Lot auf der Grundplatte 18 befestigt, derart, daß die Linse 3 über oder in der Öffnung 19 zu liegen kommt. Die Kontakmetallisierung 13 und die Anschlußfläche 14 ist mittels der Anschlußdrähte 23, 24 mit den externen elektrischen Anschlüssen 21, 22 verbunden. Die externen elektrischen Anschlüsse 21, 22 sind durch die Seitenwand 20 nach außen geführt.

Das in Figur 2 gezeigte zweite Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen optoelektronischen Wandlers mit Koppeloptik ist im Prinzip identisch dem ersten Ausführungsbeispiel nach Figur 1a. Anstelle einer Linse 3 mit einer sphärischen oder asphärischen Oberfläche weist hier die Trägerplatte 1 zur Fokussierung der Strahlung ein diffraktives optisches Element 27 auf, das im weiteren kurz mit DOE bezeichnet ist. Im weiteren besitzt die Trägerplatte 1, anders als beim ersten Ausführungsbeispiel, eine ebene Oberseite 4, auf der ein leitfähiger Rahmen 8 aufgebracht ist. An den leitfähigen Rahmen 8 grenzt auf einer Seite eine elektrische

Anschlußfläche 14 an. Auf dem Rahmen ist das Halbleiterbaulement 9, beispielsweise eine Leuchtdiode, eine Fotodiode oder ein Vertical Cavity Surface Emitter Laser (VCSEL), befestigt, derart, daß die Strahlenaustritts- bzw. -Eintrittsfläche und die von dem Rahmen 20 eingeschlossene Fläche übereinander angeordnet sind, und daß die Kontaktmetallisierungen 12 des Halbleiterbauelements 9 auf dem elektrisch leitenden Rahmen 8 sitzen. Die Kontaktmetallisierungen 12 sind beispielsweise mittels Lot und/oder Klebstoff elektrisch leitend und mechnisch stabil mit der Metallschicht 8 verbunden.

Bei dem in Figur 2 gezeigten Ausführungsbeispiel ist zwischen dem Halbleiterbauelement 9 und der Trägerplatte ein Luftspalt ausgebildet. Dieser Luftspalt kann, wie weiter oben bereits erwähnt, im Falle eines großen Unterschieds zwischen den Brechungsindizes von Luft und Trägerplattenmaterial erhebliche Strahlungsverluste durch Totalreflexion verursachen. Gegebenenfalls muß daher das Halbleiterbauelement 9 oder, wie in Figur 1a gezeigt, die Oberseite der Trägerplatte 1 derart gestaltet sein, daß die Strahlenaustrittsfläche bzw. -eintrittsfläche 10 des Halbleiterbauelements 9 auf der Trägerplatte 1 aufsitzt. Stattdessen kann jedoch auch ein geeignetes Koppelmedium 39, beispielsweise ein transparentes Gießharz (z. B. Epoxidharz), zwischen dem Halbleiterbauelement und der Trägerplatte 1 eingebracht sein.

Das in Figur 3 gezeigte dritte Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen optoelektronischen Wandlers unterscheidet sich von den beiden vorangehenden Ausführungsbeispielen im wesentlichen dadurch, daß das Mittel zu Fokussierung nicht in der Trägerplatte 1 ausgebildet ist, sondern daß eine vorgefertigte sphärische oder asphärische Linse 28 auf der Trägerplatte 1 befestigt ist. Anstelle der vorgefertigten Linse 28 kann in einem vierten Ausführungsbeispiel auch ein vorgefertigtes diffraktives optisches Element auf der Unterseite 2 der Trägerplatte 1 befestigt sein.

.7

Denkbar ist auch die Verwendung eines holographischen optischen Elements oder einer Fresnellinse anstelle der sphärischen oder asphärischen Linse 28 bzw. des DOEs. Weiterhin ist auch denkbar, das Mittel zur Fokussierung der Strahlung und das Halbleiterbauelement 9 auf derselben Seite der Trägerplatte anzuordnen.

5

Zum gleichzeitigen Herstellen einer Mehrzahl von optoelektronischen Wandlern nach Figur 1a wird, wie in Figur 4 gezeigt, zunächst auf der Unterseite 29 einer Substratscheibe 30 ent-10 sprechend einem vorgegebenen Raster eine Mehrzahl von sphärischen oder asphärischen Linsen 3 hergestellt. Die Substratscheibe 30 ist beispielsweise aus Glas oder aus Silizium, und die Linsen 3 werden beispielsweise mittels Ätzen und/oder Schleifen hergestellt. Anschließend werden auf 15 der Oberseite 31 der Substratscheibe 30 entsprechend dem vorgegebenen Raster beispielsweise mittels Ätzen und/oder Schleifen eine Mehrzahl von Vertiefungen 5 ausgebildet. Als nächster Schritt wird entsprechend dem vorgegebenen Raster beispielsweise mittels Aufdampfen oder Sputtern gleichzeitig eine Mehrzahl von leitfähigen Rahmen 8, eine Mehrzahl von Verbindungschichten 15 und eine Mehrzahl von Anschlußflächen 14 in die Vertiefungen 5 bzw. auf die Oberseite 31 der Substratscheibe 30 aufgebracht. Im Anschluß daran wird entsprechend dem vorgegebenen Raster eine Mehrzahl von Strahlung 25 aussendenden und/oder empfangenden Halbleiterbauelementen befestigt. Dies erfolgt beispielsweise mittels Löten und/oder Kleben der Kontaktmetallisierungen 12 auf die leitfähigen Rahmen 8. Als nächster Schritt wird die Halbleiterscheibe beispielsweise mittels Sägen oder Ritzen und Brechen in 30 einzelne optoelektronische Wandler vereinzelt.

Die Technik der Vereinzelung einer Substratscheibe in kleine Chips ist in der Halbleitertechnik seit langem üblich und 35 kann bei der Vereinzelung des Verbundes aus Substratscheibe 30 und der Mehrzahl von Halbleiterbauelementen 9 und Linsen 3 ebenfalls angewandt werden. Hierbei ist es üblich, den Ver-

8

bund vor dem Vereinzeln auf einer elastischen Klebefolie zu fixieren. Die Folie dient dann als Träger bei allen Nachfolgeprozessen.

5 Ein Verfahren zur Herstellung einer Mehrzahl von optoelektronischen Wandlern gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel weist
im wesentlichen dieselben Schritte auf wie das oben beschriebene Verfahren. Es wird lediglich anstelle der Linsen 3 eine
Mehrzahl von diffraktiven optischen Elementen 27 an der Un10 terseite 30 der Substratscheibe 30 ausgebildet.

Ein Verfahren zur Herstellung einer Mehrzahl von optoelektronischen Wandlern gemäß dem dritten und dem vierten Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von den oben genannten Verfahren dadurch, daß zunächst auf der Oberseite 31 einer
Substratscheibe 30 entsprechend dem vorgegebenen Raster eine
Mehrzahl von leitfähigen Rahmen 8 und Anschlußflächen 14 aufgebracht wird. Anschließend wird auf die Unterseite 29 der
Substratscheibe 30 entsprechend dem vorgegebenen Raster eine
Mehrzahl von vorgefertigten Linsen 28 oder diffraktiven optischen Elementen beispielsweise mittels Löten und/oder Kleben
aufgebracht.

Denkbar ist auch ein Verfahren, bei dem auf einer erste

Substratscheibe 30 entsprechend dem vorgegebenen Raster eine Mehrzahl von leitfähigen Rahmen 8 und Anschlußflächen 14 aufgebracht wird und auf einer zweiten Substratscheibe eine Mehrzahl von Linsen 3, 28 mit sphärischer Oberfläche oder eine Mehrzahl von diffraktiven optischen Elementen 27 ausgebildet oder aufgebracht wird. Die beiden Substratscheiben werden anschließend mittels Löten und/oder Kleben miteinander verbunden, derart, daß ihre ebenen Seiten aufeinander liegen. Die weiteren Verfahrensschritte sind dieselben wie bei den oben beschriebenen Verfahren.

Bestehen die vorgefertigten Linsen 28 oder die vorgefertigten DOE bzw. die zweite Substratscheibe aus Glas und die

35

9

Substratscheibe 30 bzw. die erste Substratscheibe aus Silizium oder umgekehrt, so können diese beiden Komponenten beispielsweise auch durch anodisches Bonden miteinander verbunden werden. Bei dieser bekannten Technik werden die zu verbindenden Flächen aufeinandergelegt, auf beispielsweise 450 °C aufgeheizt, und eine Spannung von etwa -1000 V an das Glas angelegt.

5

Von Vorteil für die oben beschriebenen Ausführungsbeispiele
drei und vier ist auch, wenn die vorgefertigten Linsen 28
bzw. die vorgefertigten DOE aus einem Material bestehen, das
einen ähnlichen thermischen Ausdehungskoieffizienten wie das
Material der Substratscheibe 30 aufweist. Dadurch kann die
Entstehung von mechanischen Spannungen bei der Herstellung
sowie im Betrieb der optoelektronischen Wandler vermindert
werden.

Patentansprüche

- Optoelektronischer Wandler, bei dem ein Strahlung
 aussendendes und/oder empfangendes Halbleiterbauelement (9)
 auf einer Trägerplatte (1) derart befestigt ist, daß eine
 Strahlenaustritts- bzw. -eintrittsfläche (10) des
 Halbleiterbauelements (9) der Trägerplatte (1) zugewandt ist,
 bei dem die Trägerplatte (1) für die ausgesandte und/oder
 empfangene Strahlung durchlässig ist und bei dem ein Mittel
 (3, 27) zum Fokussieren einer von dem Halbleiterbauelement
 (9) ausgesandten bzw. empfangenen Strahlung vorgesehen ist,
 dadurch gekennzeichnet, daß das Mittel (3, 27) zum
 Fokussieren der Strahlung mit der Trägerplatte (1) einstückig
 ausgebildet ist.
- 2. Optoelektronischer Wandler, bei dem ein Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiterbauelement (9) auf einer Trägerplatte (1) derart befestigt ist, daß eine Strahlenaustritts- bzw. -eintrittsfläche (10) des 20 Halbleiterbauelements (9) der Trägerplatte (1) zugewandt ist. bei dem die Trägerplatte (1) für die ausgesandte und/oder empfangene Strahlung durchlässig ist und bei dem ein Mittel (3, 27) zum Fokussieren einer von dem Halbleiterbauelement 25 (9) ausgesandten bzw. empfangenen Strahlung vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Halbleiterbauelement (9) eine Strahlenaustritts- bzw. -eintrittsfläche (10) aufweist, die mit mindestens einer ersten Kontaktmetallisierung (12) versehen ist, daß die Trägerplatte (1) eine zweite Kontaktmetallisierung (8) aufweist und daß die erste (12) und 30 die zweite (8) Kontaktmetallisierung elektrisch leitend miteinander verbunden sind.
- 3. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 2, dadurch ge35 kennzeichnet, daß das Mittel (3, 27) zum Fokussieren der
 Strahlung einstückig mit der Trägerplatte (1) ausgebildet
 ist.

- 4. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Mittel (28) zum Fokussieren der Strahlung separat hergestellt und auf der Trägerplatte (1) aufgebracht ist.
 - 5. Optoelektronischer Wandler nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Mittel zum Fokussieren der Strahlung eine Sammellinse (3, 28) ist.

10

- 6. Optoelektronischer Wandler nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Mittel zum Fokussieren der Strahlung ein diffraktives optisches Element (27) ist.
- 7. Optoelektronischer Wandler nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Mittel (3, 27, 28) zum Fokussieren der Strahlung und das Halbleiterbauelement (9)

auf gegenüberliegenden Seiten der Trägerplatte (1) angeordnet

sind.

20

30

- 8. Optoelektronischer Wandler nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der Strahlenaustritts- bzw. -eintrittsfläche (10) des Halbleiterbauelements (9) und der Trägerplatte (1) ein
- 25 Koppelmedium (39) angeordnet ist.
 - 9. Optoelektronischer Wandler nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlenaustrittsfläche bzw. die Strahleneintrittsfläche (10) des Halbleiterbauelements (9) auf der Trägerplatte (1) aufsitzt.
 - 10. Optoelektronischer Wandler nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Trägerplatte (1) eine Insel (6) ausgebildet ist, auf deren Oberfläche die
- 35 Strahlenaustrittsfläche bzw. die Strahleneintrittsfläche (10) des Halbleiterbauelements (9) aufsitzt.

12

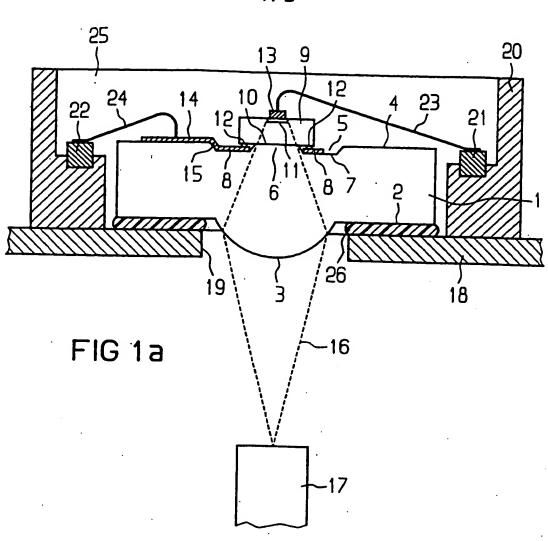
- 11. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Wandlers nach Ansprüche 1 oder 3 oder nach Anspruch 1 oder 3 und einem der Ansprüche 5 bis 10, gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:
- a) Ausbilden einer Mehrzahl von Mitteln (3, 27) zum Fokussieen der Strahlung auf einer Substratscheibe (30) entsprechend einem definierten Raster;
 - b) Befestigen einer Mehrzahl von Halbleiterbauelementen (9) auf der Substratscheibe (30) entsprechend dem definierten Raster;
 - c) Vereinzeln der Substratscheibe (30) entsprechend dem definierten Raster.

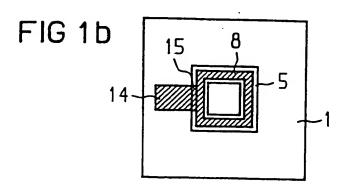
10

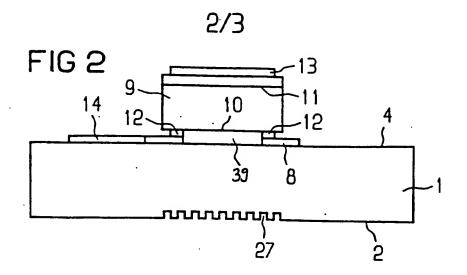
20

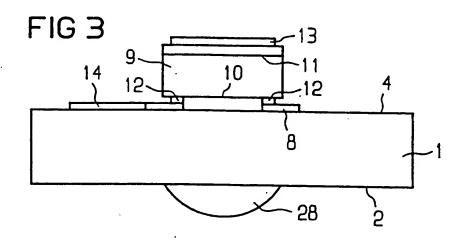
- 12. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Wand-15 lers nach Anspruch 2 oder nach Anspruch 2 und einem der Ansprüche 3 bis 10, gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:
 - a) Aufbringen einer Mehrzahl von zweiten Kontaktmetallisierungen (8) auf eine Substratscheibe (30) entsprechend einem definierten Raster;
 - b) Befestigen einer Mehrzahl von Halbleiterbauelementen (9) mit ersten Kontaktmetallisierungen (12) auf den zweiten Kontaktmetallisierungen (8);
- c) Vereinzeln der Substratscheibe (30) entsprechend dem 25 definierten Raster.

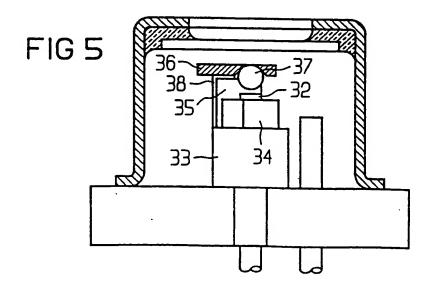


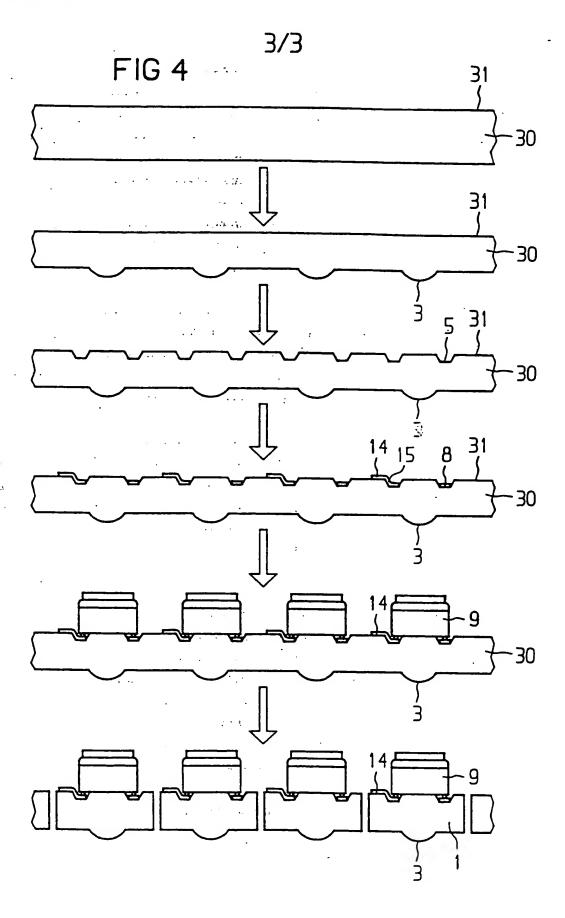












INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int ional Application No
PCT/DE 96/01316

		,		
IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER H01L31/0232 H01L33/00			
A	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	etion and IDC	,	
	SEARCHED	addi ald IPC		
	ocumentation searched (classification system followed by classification	n symbols)		
IPC 6	HO1L			
	32%			
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that su	ch documents are included in the fields se	arched	
	* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
·	a same			
Electronic d	data base consulted during the international search (name of data base	and, where practical, search terms used)		
			Ì	
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		•	
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	-	Dutament and in No.	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages	Relevant to claim No.	
	The second secon	05 1	1 2 5 7	
Х	WO 92 10856 A (EASTMAN KODAK CO)	25 June	1-3,5,7, 8,10	
	see abstract; figure 1			
Α	11,12			
Α	JEE JOURNAL OF ELECTRONIC ENGINEE	DING	1.2	
	vol. 26, no. 270, 26 May 1989, TO		,	
	pages 52-54, XP000036208	·	·	
.5	YASUDA: "Infrared high-power	ovolvo	'	
ł	light-emitting diodes expected to to new applications	evolve		
1	see figure 1			
	ED 0 514 002 A (511) TCH 170 10 N		1	
Α	EP 0 514 283 A (FUJITSU LTD) 19 N	lovember	1	
ļ	see figure 9			
	•••			
		-/		
}	· · ·			
			,	
X Fu	orther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.	
* Special	categories of cited documents:	'T' later document published after the in-	emational filing date	
	ument defining the general state of the art which is not adered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict w cited to understand the principle or t	heory underlying the	
'E' carlie	earlier document but published on or after the international X* document of particular relevance; the claimed invention			
"L" docu	filing date cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone.			
ditat	which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the			
	ument referring to an oral disclosure, use, exhibition or or means	document is combined with one or r ments, such combination being obvi		
	ment published prior to the international filing date but r than the priority date claimed	in the art. '&' document member of the same patent family		
	he actual completion of the international search	Date of mailing of the international s	earch report	
	20 November 1996	1 0. 12	2. 96	
Name an	d mailing address of the ISA	Authorized officer		
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL · 2280 HV Rijswijk			
1	Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+ 31-70) 340-3016	Lina, F		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In' tional Application No
PCT/DE 96/01316

<u> </u>	nion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		- -
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
A	EP 0 412 184 A (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT) 13 February 1991 cited in the application see the whole document		i
;	The state of the s		
	n na na sa		
		·	
	e with	·	
	TALL LANGUES ST.		. :
			,
	TO SERVICE TEXTS		
	1 1 1		
•			

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int ional Application No PCT/DE 96/01316

•	Patent document 12.27 1 2.27 Publication cited in search report date	Patent memi		Publication date	1
	WO-A-9210856 25-06-92	US-A- EP-A-	5149958 0561964	22-09-92 29-09-93	
7.7		JP-T- US-E- US-A-	6503683 RE35069 5216805	21-04-94 24-10-95 08-06-93	•
		U3-A-	2210002		
	EP-A-0514283 19-11-92	JP-A- DE-D-	5055703 69201908	05-03-93 11-05-95	
í.i.	THE SECOND SECTION OF A SECTION OF THE SECTION OF T	DE-T- US-A-	69201908 5309468	03-08-95 03-05-94	.
1.4.	ER-A-412184: 10 2000 Rev. 13-02-91	DE D	50000311	27-07-95	
		DE-D- JP-A-	58909311 3072307	27-07-93	
• • •	TO MAIN TO THE CONTRACT TRACT	US-A-	5255333	19-10-93	
• .	************************************		·· ' :.	•	7
::	CHOISE FOR THE COMPANIES CONTRACTOR OF THE SERVICE OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	• .	. · ·	•	·, .
	ा क्षेत्र कार्यो पर प्रतिकृतिक प्रतिकृति । १००० स्था प्रतिकृतिक विकास विकास स्थिति । । । । । । । । । । । । । । ।	•	٠.	1 1	र्रथम
			. •		· -•
	TOTAL CAPE CONTRACTOR FOR MILETING			*:	71,13
	Committee of the Commit			٠.	
 .	E PRINCE CLOS PRINCE OF CHARGE PROPERTIES CONTRACTORS	• .			* v.
٠.				•	
ij.	Control of the Control of Control				
	rear on the transfer of the contract of the			s:	
	granita a viviladaga uAudaawana ubilah 11 naanna aasa			•	•
	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
	South of the second of the sec				
			-		· · · ·
	complete the procedure of the complete of the		. •	. •	
•	THE STATE OF THE S				
	1				•
					•
	CARROLLA AR HARTEL DECEMBER.				
	Proportional Company of Company o			•	
	TO THE TOTAL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PR				
	The state of the s			•	
	CAR CONTROL TO THE CONTROL SECTION AND CONTROL OF THE CONTROL OF T		•	•	
					•
	andre of the control were the				
	and the second s				

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intr ionales Aktenzeichen
PCT/DE 96/01316

A. KLASSI IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L31/0232 H01L33/00		-
	ं देशकीमां के में दिया के की के के विकास के किस्सु में के किए के किस	*	•• •• ••
Nach der Int	ternationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	assifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE TO # Stopp of TV SATE	till till til til til til til til til ti	
	er Mindesprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	le)	
	provide the Comment of the Military size (1906) in the	•	
Recherchier	e aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiet	e fallen
	more in a quantificial discharge grown. Versicht 1994 (1992) (1992)	· * * . * * ;	
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	arne der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
	প্রকারীক্ষেত্র ক্ষাক্রাক্র বিজ্ঞানি নিশাল পূর্ব ক্রান্ট্রক প্রাক্তির প্রক্রিক ক্রিকিটার		
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Tale	Betr. Anspruch Nr.
x	WO 92 10856 A (EASTMAN KODAK CO)	25.Juni	1-3,5,7, 8,10
A .	siehe Zusammenfassung; Abbildung	1	11.12
	·····································	- ,	11,12
A.,	JEE JOURNAL OF ELECTRONIC ENGINEE Bd. 26, Nr. 270, 26.Mai 1989, TOK	RING, YO JP.	. 1 , 2
	Seiten: 52-54, XP000036208		21. · · · ·
4.5	YASUDA: "Infrared_high-power light-emitting diodes expected to	evolve	Service Control
۸.	to new applications ************************************		Maria Maria
	siehe Abbildung I - Mag 17	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·
Α' ''	EP 0 514 283 A (FUJITSU LTD) 19.N	ovember	1
ŀ	siehe Abbildung 9		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	त्या चारत्ये व्यवस्थानम् स्थापारम् स्थापारम् स्थापारम् । स्थापारम् स्थापारम् स्थापारम् । स्थापारम् । स्थापारम्	A Section 1997	The state of the state of the state of
	्रात्त्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्	·/	the state of the s
	ernography of the coupangers make interested to		
X Wei	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu sehmen	X Siche Anhang Patentiamilie	
* Besonden	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	T' Spätere Veröffentlichung, die nach der	m internationalen Anmeldedatum
spec i	fentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	oder dem Prioritätsdatum veröffentlic Anmeldung nicht kollidiert, sondern r Erfindung zugrundeliegenden Prinzip	nur zum Verständnis des der
Vinite	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen eldedatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist X' Veröffentlichung von besonderer Bede	· Start Start Age To Comment
schar	entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- ten zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	kann allein aufgrund dieser Veröffent erfinderischer Tätigkeit beruhend betr	lichung nicht als neu oder auf 🤃 🛌
soll o	en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem änderen besonderen Grund ängegeben ist (wie	'Y' Veröffentlichung von besonderer Bede kann nicht als auf erfinderischer Tätig	rutung, die beanspruchte Erfindung keit beruhend betrachtet
O Verof	führt) Jendichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung;	werden, wenn die Veröffendichung m Veröffendichungen dieser Kategorie i	it einer oder mehreren anderen
'P' Veröfi	Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	diese Verbindung für einen Fachman & Veröffentlichung, die Mitglied derselb	n naheliegend ist
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	cherchenberichts
	20. November 1996	1 0. 12.	96
Name und	Postanschrist der Internationale Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk		
	Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+ 31-70) 340-3016	Lina, F	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int tionales Aktenzeichen
PCT/DE 96/01316

	ng) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		ID - 4 131
Ategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der is	n Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
			1
	, AKTIENGESELLSCHAFT) 13. Februar 1991		
, tt	in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument		
•	The same of the state of the st		٠.
ï	n en la desta de la companya de la c		
	alanala a ne littilligiligi delekti s	•	· · ·
omineri Omineri	सम्बद्धाः व्यवस्थाः विकासम्बद्धाः । स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्	• *	
: · ·	राजानेन प्राप्तानकोते स्वातंत्रको स्थाप केल १४ - ११ व राजानामुक्तिल ।		.
;;.	इत्तर्भक्तिक त्रीद्वे स्थापका स्वादेशीकार स्वेत्राकार	~	
	DELAMBLE - MESAKALAL-PERING SEREN - 13 NO - 1 - 1		
	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	the state of	• , .
Ann Ellier .	राज्यां प्राप्त कार्या के कार्या के कार्य कार्य का		
	इत्ते का महाराष्ट्रिके के के अपने का अपने के अ	. • .	
	and the territories to the second of the sec		1 × 1
	रमुक्ताकारण राष्ट्रपारमुक्त्रीवयः १ जार्गाः । राज्यस्थाने वर्णानाः कार्यानाः स्थापनाः ।		
4.	Secretarian and the secretarian and product of the second		
.,,,,,,,,	क्रमुख्युक्त केवा बाव पूर्व है इस्टूर्व प्राप्तिकार है वर्ग ४ ५५ वर्ग १८ ५५ वर्ग		•
1 11 11 11	្រាស់ សមារាជាស្រាស់ សម្រេច ស្រាស់ សមារាជាស្រាស់		
()	्रिया ना स्वर्शक्रमुं के प्रेरिया होएं या एक्स अपूर्ण के के किस्से हैं कि किस्से के किस्से हैं कि किस्से के कि	•	··.
٠.	the states were resulted to religible to any of the copyright.		. ,
٠	रक्षापुर्वाचेत्रका स्थापन को जार प्राप्त कर अस्ति के स्थापन के अस्ति के स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन क		
	and members of all the control of th		
	management of the control of the con		-:
	्रा प्राप्त कर्णा वर्षा कारणाच्या का का ता विकास के विकास क्षेत्र के अपने क्षेत्र के कि का क्षेत्र के विकास का विकास का		. See the second second
	and the state of t		
	و و در این دو این	*	
	अञ्चारकार प्राप्तात के त्राप्तात के बात कर रहे के जा जा क्षाप्तात के कर के बहुते हैं.	- ,	
	and the manipulation and building and a second of the second of the second	٠.	
	n name, k an andere er 		
	gang terminan in the weeks of the source of the first state of the first state of		
	والمنطقة فهاف والمراجع المناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة		
-	and the contraction of the contr		
	. The standard and the standard love of the standard stan		• • • •
	man a tallica handa da sara sa sara sa		\ .
	my singma paracasa a mili masa ngaggapa pi ti ngigita	9	
	Congression of Sensor page	•	
			1

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT.

Angaben zu Veröffentlich....gen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inv ionales Aktenzeichen
PCT/DE 96/01316

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung		l(er) der familie	Datum der Veröffentlichu	ng
WO-A-9210856		US-A- EP-A- JP-T- US-E-	5149958 0561964 6503683 RE35069	22-09-92 29-09-93 21-04-94 24-10-95	
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		US-A-	5216805	08-06-93	
EP-A-0514283	19-11-92 main of pometics	JP-A- DE-D- DE-T-	5055703 69201908 69201908	05-03-93 11-05-95 03-08-95	
The second secon	• • •	US-A-	5309468.	03-05-94	
EP-A-412184		DE-D-	58909311	27-07-95	
Constantencinguists All		JP-A- US-A-	3072307 5255333	27-03-91 19-10-93	
THE TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PAR	第四十二次 的现在分词 使用其数 分的。		e trade Military is	*	• .
nd in bei bei merbe bein begreichen bei bei	基礎的可以可以可以對於實施與於於於。			*	•
a hard a hard of the second of the first of the	to - ABRICATE BRIDE		£ . 7 + .	والمعالم الميلومين	, - -
CONSTRUCTION OF THE STATE	7 × 1000 18721 3		: .	•	
And the state of the state of	At the state of the same.		•	•••	• •
gar i sakur ayang na lama garapan di na layan na	•				
TO THE SECTION OF STREET, AND STREET,	ernandra Paris		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	• • • • • •	.
A A MARKET CONTRACTOR	t than, militing			·	•
Section of the section of the	HER THE SECTION OF			•	• • • •
१५ - १ पुर व्हास्त्रभूतिकार वार्यकाः अञ्चलकाः विस्तित्र			:	•	
्रे. — च ४००००४ साम् २०० हरूले गुण्यप्र	dam general Adesas of		and the second		• • •
The state of the s	والمرسات مربعها المرسا				
the state of the s	to a standardina and service a				
Section 1. Section 2. As a section of	atha a da chair a chairtheach a tha an an an an an	• •		. The many sector	. Parra
A STATE OF THE STA	The second of th			K . W . 4	n year a second
্ৰামান প্ৰায়েশ্বৰ প্ৰয়োগ্ধ বিভাগে ব	grant and the street file of				
en e				. •	
21.77.27 中国外的电影节			•		
الوالوال والمستعلق والمالوال والمالوال					
			-		
कर्मक क्रम्म स्थान हो। १९५० ह					•
ong the company of					
र १००० च्या व्यक्तिकार । १००० व्यक्तिकार ।					
the state of the s					

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.